# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-204487

(43) Date of publication of application: 17.08.1989

(51)Int.CI.

H01S 3/18

(21)Application number: 63-027467

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

10.02.1988

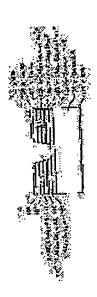
(72)Inventor: GOMYO AKIKO

# (54) SEMICONDUCTOR LASER

### (57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the performance and reliability of a head for an optical disk by forming first and second double hetero structure semiconductor lasers on the same substrate.

CONSTITUTION: First and second double hetero structure semiconductor lasers are formed on the same GaAs substrate 101, the first double hetero structure semiconductor laser is formed of Ga0.5In0.5P, or (AlxGa1−x)0.5In0.5P (0<x<1) as an active layer 104 and of (AlyGa1−y)0.5In0.5P (0≤x≤y≤1), or Al0.5In0.5P as clad layers 103, 105. The second double hetero structure semiconductor laser is preferably formed of Alx'Ga1−x'As (0<x'<1) as an active layer 110, and Aly' Ga1−y'As (0<x'<y'<1), (Aly"Ga1−y")0.5P (0<y"≤1), or Al0.5In0.5P as a clad layer 109. Thus, the performance and reliability of the lasers when mounted on a head are enhanced.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲日本国特許庁(JP)

00特許出願公開

# ◎公開特許公報(A) 平1-204487

Sint.Cl.

識別配号

**庁内整理番号** 

❷公開 平成1年(1989)8月17日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称 半導体レーザ装置

**到特 顧 昭63-27467** 

**公出 題 昭63(1988) 2月10日** 

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

**创出 頗 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号** 

四代 理 人 弁理士 岩佐 羲幸

#### 明 福 1

# 1. 発明の名称

半導体レーザ装置

#### 2. 特許競求の範囲

- (1) 発振波長が互いに異なる、第1のダブルへテロ構造半導体レーザ装置と第2のダブルへテロ構造半導体レーザ装置とが同一の基板上に形成されていることを特徴とする2被長集積型の半導体レーザ装置。
- (2) 前記器板をG a A s 器板とし、

前記第1のダブルヘテロ構造牛導体レーザ装置 を、Gae.sIne.sPまたは(A L = Gat-s)e.s Ine.sP (0 < x < 1) を話性層とし、(A L s Gat-y)e.sIne.sP (0 ≤ x < y ≤ 1) または A L e.s Ine.sPをクラッド層とし、

的記算2のダブルヘテロ構造半導体レーザ装置 .を、A & a· G a 1-a· A s (0 < x' < 1) を活性 酒とし、A & v· G a 1-a· A s (0 < x' < y' < 1) または (A & y· G a 1-y·) o. s I no. s P (0 < y' s 1) または A & o. s I no. s P をクラッド層とす

ることを特徴とする請求項1記載の2被長集積型 の半導体レーダ装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

## (農業上の利用分野)

本発明は半導体レーザ装置、特に2被長集積型 の半速体レーザ装置に関する。

(従来技術と発明が解決しようとする課題) 光ディスクなどの光情報処理用の光源として、 被長0.78μm帯の短波長半導体レーザ装置および 被長0.58~0.68μmの可視半導体レーザ装置は、 その重要性を増している。

先ディスク用光液として、1つのヘッドで信号の記録と同時に独立に検出可能なデュアル半導体レーザ装置が注目されている。デュアル半導体レーザ装置の従来例を第2回に示す。このデュアル半導体レーザ装置は、n型GaAs結仮201上に、順次、n型ALo.soGao.siAs層202。n型ALo.soGao.siAs層203。アンドープALo.soGao.siAs層206。

特開平1-204487(2)

n型GaAs暦207, Zn拡散領域208 が順次形 成され、その後、2つのレーザ装置の間をエッチ ングで除去し、2つの半導体レーザの気積された 半導体レーザ装置を形成している。

このように発光部が2つあり、それぞれの駆動 を独立に行える集積型の半導体レーザ装置は、応 用物理学会路演会予誘集(28p-ZH-6.part量。 p.714.(1987, 春))に関示されている。

ところが、2個のレーザの発表放長が同じであ るデュアル半導体レーザ装置で光ディスクに記録 と同時に放出を行った場合、記録あるいは放出時 に雑音を導入しやすく、光ディスク用へッドの高 性能化および高信頼化を行うことができないとい う欠点があった。

本発明の目的は、この様な従来の欠点を除去し、 光ディスク用ヘッドの高性能化。高信観化を行え る半球体レーザ装置を提供することにある。

# (課題を解決するための手段)

本発明の半導体レーザ装置は、発展波長が互い に異なる、第1のダブルヘテロ構造半導体レーザ 装置と第2のダブルヘテロ構造半導体レーザ装置 とが同一の基板上に形成されていることを特徴と している.

また本発明によれば、

前記基板をGaAs基板とし、

前記第1のダブルヘテロ構造半導体レーザ装置 を、Gao.sino.sPまたは(AdaGai-z)o.s In.,P (0 < x < 1) を括性層とし、(A & , Gai--,)a.slno.sP (0≤x<y≤1) または A & e.s [ n e.s Pをクラッド層とし、

前記第2のダブルヘテロ構造半導体レーザ装置: を、A & g: G a 1-g: A s (0 < x' < 1) を哲性 瀬とし、A & p· G a t-p· A \* (0 < x' < y' < 1) または (A f → G x 1 - → ) o. 1 n o. 2 P (0 < y " ≤ i) またはAℓo.s I noss Pをクラッド層とす るのが好速である。

#### (作用)

従来技術と発明が解決しようとする課題の項で 述べた機に、2個のレーザを集積したデュアル半 雄体レーザ装置のそれぞれの発表放長が互いに等

しい場合、1つのヘッドで光ディスクに記録と検 出を同時に独立に行う際に記録あるいは検出の概 差を生じやすい。これは、例えば第2回のデュア ル半退休レーザ装置では2個の発光部が約 100 # **血離れているが、2つのレーデ光をヘッド側で区** 別できず、記録の為のレーザ光の反射あるいは散 乱光が同一ヘッド内の検出部分に入射し、雑音と して導入される、また、検出のためのレーザ光が 同一ヘッド内の記録部分に入射するためである。

2つのレーザ光をヘッド側で区別するためには、 2個のレーザの発掘放長を互いに異なる放長に選 択し、ヘッドに彼長を選択するフィルター、すな わち、2つのレーザ先のうちの目的とする一方の **放長のレーザ光のみを通過させ、他方のレーザ光** を通過させない様にすればよいことがわかる。

そこで、同一ロ型GBAB基板上に発表放長の 異なる、Gao.slno.sPまたは(AfiGat-i)o.s 第104 を1 pm、Znドープ(Afo.4Gao.s)o.s 1 n e. s P ( 0 < z < 1 ) を話性層とする半導体 レーザと、A & g: G a | - g: A a (0 < x' < 1) を活性層とする半導体レーザを集積することによ

り、従来のデュアルの半導体レーザ装置の機能を 全く扱うことなく、ヘッドに搭載したときの英性 能化および高は低化を行うことができる。

### (実施例)

以下、本発明の実施例を説明する。

第1団は、1型GaA8基板上に、1つのレー ザの缶性層にアンドープGa。.sIna.sP層を、 もう1つのレーザの活性層にアンドープAIのの Gao.+iAsを用いた2被長、デュアルの半導体 レーザ装置に本発明を適用した実施例を示す。

この半導体レーザ装置の構造を、その製造方法 に基づいて説明する。

まず以OVPB法により、n型GaAa基板101 上に、SeFープGaAェパッファ層102 を1g m, S . F - T (A & .. . G & .. .) e. s l n .. s P クラッド第103 を1 μm、Gao.sl no.sP話性 Ine.sP第105 を1 mm成長し、第1 の半導体 レーザのためのダブルヘテロ 造を形成した後、 第2 半導体レーザを形成するため、ダブルヘテ

# 特開平1-204487(3)

ロ構造をストライプ状に化学エッチングして除去 ナス

その後、第2の半導体レーザのためのダブルへテロ構造を、SeドープAlo.sGzo.sAzクラッド層109を1μm、アンドープAlo.orGzo.orAzを同110を0.1μm、ZnドープAlo.oGzo.orAzクラッド層111を1μm順次成長する。この時、選択成長を行い第1の半導体レーザ用のダブルへテロ構造上には結晶成長を行わない。

その後、2 n F ー ブ G a A s 層 108 . S o F ー ブ G a A s 層 107 を電流を決さくできる様に、2 個の発光部を約 100 m 離して形成し、p 電極112 を 2 個のレーザに独立に設け、n 電極113 を形成する。

本実施例により、同一基板上に発量放長0.78 m mおよび0.68 mmのそれぞれの放長を有する 2 放 長のデュアルの半導体レーザ装置ができる。

以上、本発明の一実施例を説明したが、本発明 はこの実施例の組成に限られるものではなく、他 の組成も適用できることはもちろんである。 (発明の効果)

以上述べた様に、本発明によれば従来ある過常のデュアルの半導体レーザの機能を全く扱わず、 2つのレーザの発展被長を変えることができる。 それにより、同一ヘッド上への同時の記録と検出 に対する性能を高め、高信額化させることができ

# 4. 図窗の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例である半導体レーザ 装置の新国図、

第2図は従来側の半導体レーザ装置の新面図で ある。

101,201 · n - G a A s 益板

102 ・・・カーGAASパッファ路

103 · · · n - (A & e. 4 G n e. e) e. s i n e. s P
クラッド層

104 · · · Gae.s Inc.s P話性層

105 · · · p - (A # o. 4 G m o. 4) a. 5 l m o. 5 P

クラッド層

107 · · · n - G a A s 層

108 · · · p - G z A \* 殭

109 · · · n - A & . . . G a a. . A a 2 5 7

110 · · · n - A & e. e. G R e. e. A & 括性層

112 · · · p 電板

113 . . . n 電極

202 · · · a - A & . . . G & . . . A = M

203 · · · n - A & o. 15 G \* o. as A = 元

204 · · · アンドープA # · · · · G = · · · · A =

屬

205 · · · p - A & o. s G m o. s A m 版

206 . . . p - A & .. . G & .. . A . M

207 · · · n - G a A = 層

208 - - - 乙n 独数领域

代理人 弁理士 岩 佐 義 奉

# 特別平1-204487(4)

